

ポリイミドフィルム粘着テープ NO.K2221

MYDC-TI-規格 電気絶縁材料

2015年6月5日

ポリイミド粘着テープ NO.K2221 は、耐熱性・耐化学薬品性に優れたポリイミドフィルムに耐熱シリコン系粘着剤を塗布したテープです。

特徴

耐熱性に優れる。使用可能温度範囲 長期 180℃ 瞬時 220℃
二軸延伸 PI フィルムを基材に採用しており寸法安定性に優れます。
ハロゲンフリー対応品。

用途

耐熱性を要求される電子機器・部品の絶縁及び固定。
耐熱フィルム・TAB のスプライシング。
リチウムイオン二次電池の電極絶縁。

環境負荷化学物質対応

RoHS 及び REACH

項目	単位	標準値
テープ厚さ	mm	0.05±0.003
粘着剤厚さ	mm	0.025
耐電圧	kv	≥6.5
絶縁抵抗	Ω	10 ¹³
引張強さ	N/25mm	≥120
破断時伸び	%	≥50
粘着力	N/25mm	≥5.5
耐熱絶縁性	クラス	H種
使用可能温度範囲	℃	-73~220

* 供給可能最大幅:500mm

* 使用可能温度範囲は、参考値で有り保証値では有りません。